

日程	項目	内容	資料
1日目 9:00～17:00 (7時間)	概要 ネスティング実行 ネスティング条件変更 再ネスティング 演習 パラメータ作成 I パラメータ作成 II	特長 操作フロー Dr.ABE_Blank起動 ネスティング計画 ネスティング実行 シミュレーション 帳票 NCデータ/スケジュール保存 条件変更後、再ネスティング 端材切断、条件による端材自動作成 演習1. 展開図の直接読み込み 演習2. DXFデータ読み込み (必要に応じて) システム設定 材料登録、加工機登録、加工機フォルダー作成、設定ファイル設定 システムバックアップ NC作成条件 レーザ加工順条件 レーザ割付条件 システムバックアップ	Dr.ABE_Blank-Laser操作マニュアル
2日目 9:00～17:00 (7時間)	昨日の続き 新機能説明 お客様データによる各種条件 作成	周辺機器条件 終値判定条件 板取グループ条件 スケジュール条件 残材/スケルトン名 パーツ属性定義 ネスティング実行 新機能説明 Dr.ABE_Blankの条件を設定練習 お客様の展開図を使用して、ネスティング実行 (デフォルトの値) ネスティング結果が、自社の割り付けに適應するように、必要に応じて条件を 再設定 条件確認	Dr.ABE_Blank-Laser操作マニュアル リリースノート

※カリキュラムの内容は、変更になることがあります。